(C) 2003 JPO on STN ANSWER 1 OF 1 JAPIO L5

1992-307974 JAPIO ΑN

ELECTRICALLY ERASABLE NONVOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE TI

YOSHIMI MASANORI TN

SHARP CORP PA

JP 04307974 A 19921030 Heisei PΙ

JP 1991-73239 (JP03073239 Heisei) 19910405 AΤ

19910405 PRAI JP 1991-73239

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (CD-ROM), Unexamined Applications, Vol. SO

1992

1992-307974 **JAPIO** AN

PURPOSE: To contrive an increase in the integration of the title device by a method wherein floating gates are respectively divided functionally into a write site and an erase site and in the sides of the erase sites, a tunnel oxide film is provided to constitute the erase sites without providing a source offset and in the sides of the write sites, a source offset is provided to constitute the write sites.

CONSTITUTION: One pair of L-shaped floating gates 2 consisting of a polysilicon film are respectively provided on gate regions between a source line 3 in the surface of a silicon substrate and one pair of drain lines 4 and 4 arranged on both sides of the line 3 via an insulating film. Moreover, control gates 5 consisting of a polysilicon film to the gates 5 are respectively provided on the gates 2 via an interlayer insulating film. In one pair of write sites, writing using an injection of electrons from the side of each drain to each gate 2 is performed. On the other hand, in the erase sites, erase using an F-N tunneling is performed en bloc from the side of a source to the gates 2

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-307974

(43)公開日 平成4年(1992)10月30日

(51)IntCL* HOIL	29/788 29/792 27/115	識別記号	庁内整理書号	FI			技術表示循係	
			8225 – 4M 8831 – 4M	H01L	29/78 27/10 審査請求		371 434 前求項の数1(全 4 頁)	
(21)出顧番号		特顯平3-73239		(71) 出夏人	(71)出版人 000005049 シヤープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 で2)発明者 古見 正徳 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ 株式会社内			
(22) 出版日		平成3年(1991)4	月 5 日	(72) 発明者				
				(74)代理人	井理士	野河(日太郎	

(54) 【発明の名称】 電気的消去可能不揮発性半等体記憶装置

(57)【要約】

【目的】 ソースオフセットに選択ゲートを構成したEEPROMにおけるF-Nトンネリングによる消去を円滑化して、素子の縮小化を図る。

【構成】 1つのソースラインとその両側のドレインラインとで2つのFEPROMセルを構成し、各フローティングゲートの一方側をホットエレクトロンによる書き込み部位とし他方側をF-Nトンネリングによる一括消去部位として機能分離する。

の3 行ご常円金去路のモーモ、>舗ご主かもくいネくイバー 強の存在により、ソースとフローティングゲート間のド イャサイ木 、村山合都のコ、ら水なしなし〔8000〕 ・それら大き

きろこる下側過ぎイーや特度コ上第イセサで木のこった 女子 イップト アコロのフィーケング・デーロインベアト 【0007】そのため、EEPROMを構成するソース L、EEPROMの集物度が管じく位下する。

加齢な財画作本のパナーパチトくるけ処アノ立班タイー や発展、さななしなく [展展さすらさよし分裂な呼吸]

。さいてたたか行はしばしばしなむれている。

陳延延士丁廿合語多イーや発振、ぬぶのこ【3000】

スさすかくをぐーリてトデザバナリチメナン主放去所属 **最近し対し、対す改称さする特徴では、しばしば過** 【0004】 いかしながら、このようにソース値より下 、られなか行なた話るよコと

くいホンイバーヨロ土農スーツ いたなおかみを必ち書る スコンロイクシェイトホウン酸インイン おしいけいん を有さない、いわゆる初類のスタッケゲートEEPRO 30 (イーヤンモジカマナ) イーや発展アンチ [E000] ・ひょりフ 一田 はまそ

及当書/去許さよコやくじネくイ (misdbioN-nsivo9) と有し、ホットエレクトロンによる書き込みやF-N イーヤセントモーロでる中はいまれずい、0日丁ホら成 体記録辞録(EELKOM)下り工程々の構造のもの状 英半封我對不論而去時的及實 、己 仏来场 【张起 0 来故】 [2000]

発性半葉体配像装置(EEPROM)に関する。さらに 戦不譲信去前的及論、幻即祭のこ【寝代用呼の土衆憲】 [[000]

【阿如な磁和の形形】

参加神事半卦発明不由同去析他設算るな**す**から無温いる よら悪丁し藍共き土イドナトトスーツで反か路を必ち音 のイーヤヤントモーロへの校一出土、水イーヤバーロイ くに国土、Cカブし育会、公商去皆るす為精多商去所健 OI 海スーVのCーアリョかコ土薄小量ペキンイガけち量ほ コ酸両スーV々各(d) 、3.幼園を込き書るす魚種多園 **そ込き各価期ベトレドの状ーアリ盟かコ土津房イーヤ店 土丁づれまイセサて木スーソネ各(A) , 放イーややく** トデーロで各の杖一団土 、大学タイーヤバーロインころ はち国国コエイーヤセントモーロでのこれ近イーヤセン トキーロマの杖ーさげら気はコ土が耐ィードのこ 、東部 イーヤの技一ろけち宝箔で問のされこび及家婦とトイド **の校一されち雪頂コ勝国の子と津降スーツ 【『更永稿】** 【西岸の朱龍祥件】

(2)

• ራ ል ፓ ጥ ታ ራ ተ

のコブバと基当時資実す示引面因付還、不以【時蔵実】 [7 1 0 0]

*\$\$777

されけな行丁 (発一放去降な新円、 れたな行及とくし キ ち返国コ勝両の津路スーソ 、6式いむち許多イセサイヤ スーン対プいおコ商去所ر庫スーン、、たー【8100】

> れけな行体を必合者な情円を含、もれるれたな行る体験 ントレス さいない 本子 イッサフト 本人 大力 こうしょう マンド イで木では、きず休ろこるす么イーや発展タイーや小一 ひ ロインにの土イセサで木のこのお丁れち泉事がイャサで たスーソ 、対ブいなコ語を必らき旋躍とトソリ 【用計】 [0015]

、さるでのさごご問き母手でいらるで放射きが耐ぐ込き 午の校一丁付送多イセナマトスーンゴ丁農功能を必ち会 、したよい強化配を配成して1つの消去部位を構成し、 なろころり発多イセサマヤストノゴケ関が部去降、74代 コカ部去市とか高々公さ書コ的建築タイーヤゼントモー ロマ、>~下分級多國氣盃土、利伊奈のご【IIOO】 *9112

ち雪通コミムと夢アノ高共多土イマサマヤスーいび近か 硝冬込き者のイーヤセントモーロでの枚一頭土、水イー 特点する特法部位、を有してなり、上記コントロールが 今帝去所ر東スーソのCープリョンコ土鬼小童ハキソイ 六パミ国国コ時再スーVを各(d) 、5.公商を及き書る であ続き部そ及き書権庫ベトレドの技一アノ国かコ土津 **第イーや334アンイを3イセサで木スーソを各(b)、次** イーヤヤントモーロて各の核一国土、大島タイーヤバー ロインにされる国国コナイーヤヤントテーロマのJUS ON コンチャートエに国国をかった。 イーヤヤントモーロての枚一される置通コ土が第イーや のこ、実庫イーやの状ーるパち虫属で間のされこび返算 **定く下く4の技一される意思に動画の子と勧誘スーV社** パスコド系のニアリン体 [因手のみ式らす名称注記集] [0100]

ふでよし投資多面都るする諸原多去的るよごやくじキぐ したEEPROMにおいても、ソース関からのF-Nト あ幹タイーや発展コ第イセサマ木牌スーシコムコ ,でよ 丁のき式パち式下路状る心心、心神祭のこ【6000】 、さらなな合語不らすてかな針件の

公さ書、パカン運水本校主発のベロイヤンエイでホ、灯 コ合砂のコ、水る水水亜色のヤコルらがガタル、この場合に 大声器の合むくトリドはコペポの子、パさ永東はよこる **す典土多知権合策ペトレイメンかす止起を設定を一じご的** 然心、丁で新。るい主体基础るす成内会田書高的提出コ てトリリ 、おごろで放金まけこ 、なるれる大ききろこる **女用呼ぶたくリネくイN-3の両イーヤやくトモーロて** ムントレイド ・合部のこ 、大主 こべらなかきかなうこさか

ヤム6008ーヤ本題幹

I

発明を辞載する。

【0015】図1は、この発明の一尖旋例のEEPRO Mを示す平面構成説明図であり、図2(イ)は、図1の A-A 錦斯面説明図、図2(ロ)は同じくB-B 差 断面設明図である。

【0016】これらの図に示すように、この発明の巴凡 PROMは、シリコン基板表面のソースライン3とその 両側に配慮される一対のドレインライン4、4との間の ゲート領域上に、絶縁膜を介してポリシリコンからなる 1対のL字状フローティングゲート2を配設してなり、 さらに、このフローティングゲート2上に層間絶益膜を 介して、共通するポリシリコンからなるコントロールゲ ート5を配設してなる。

【0017】上記フローティングゲート2は、図2 (イ) に示すように、A-A' 断面においては、ソース オフセット9を保ってゲート徴域のゲート酸化膜1、1 上に位置する一対の書き込み部位(狭幅部分)を有す る。ここでソースードレイン幅は1.6~2.0μm。ソ ースオフセットは 0.8~1.0 μmとするのが適してい る。かかる書き込み部位上のコントロールゲート5は、 各々のソースオフセット上で選択ゲートとしても機能す

【0018】一方、図2(ロ)に示すように、B-B' 断面においては、ソースライン3の両側に配置されたト ンネル酸化膜6上を被覆する消去部位(広幅部分)を有 してなる。なお、関中、7は、ロコス酸化酸からなる素 子分離領域である。

【0019】かかる構造のBEPROMにおいては、上 記一対の書き込み部位において、各々ドレイン側からフ ローティングゲートへのホットエレクトロンの往入によ 30 る書き込みが行なわれる。そして、消去部位において は、ソース側から両フローティングゲート2、2へ一括 してF-Nトンネリングによる消去が行なわれることと なる。そして、上記ホットエレクトロンの住入及びFー Nトンネリングがコントロールゲートを選択ゲートとし て制御されることとなる。

【0020】かかる図1のEEPROMは、例えば以下 のようにして作製することができる。まず、図3に示す ように、シリコン基板の所定の領域にロコス酸化法によ り、末子分離領域7を形成した後、メモリーセルのソー 40 ス構成ラインのイオン注入及び配案のイオン注入を行っ てDDD構造のソースラインを形成する。表面を熱酸化 に付して全面に何えば200~300人程度のゲート酸 化製1を形成し、フォトリソグラフィのパターニング及 びエッチングを行なうことにより、その一部にトンネル 酸化實用窓を形成し、フォトレジストの除去後、熱度化 を行なうことにより、各々、一対のトンネル酸化膜6を 形成する。

【0021】次に、CVD法により全面にポリシリコン を堆積し、N型不鈍物拡散してフォトエッチングするこ 50 9 ソースオフセット

とにより、図5に示すように、各々狭幅領域と広幅領域 を有する一対の1、字状フローティングゲート2を形成す る.

【0022】上記フローティングゲート2の形成後、図 6に示されるようにフォトレジスト8を用いたフェトリー ソグラフィにより、メモリーセルのドレイン構成ライン に砒素をイオン性入してドレインラインを形成する。

【0023】この後、フローティングゲート2の書き込 み部位上に各々CVDによる層間絶縁誤(S I Os)を 10 被覆形成した後、ポリシリコンの堆積層へのN型不純物 拡散並びに堆積層のフォトリソグラフィによるパターニ ング及びエッチングを行なうことにより、図7に示すご とく、コントロールゲート5を形成してこの発明のEE PROMが得られる。

[0024]

【発明の効果】以上の様に、この発明のEEPROMに よれば、ソース側のオフセット部を選択ゲートとする場 合においても、ソース側より円滑に消去操作できるの で、独立して前去用ゲートを設ける場合と比べメモリー 20 セル専有面積が若しく減少され、さらなるEEPROM の高集積化を図ることが可能となる。

【0025】さらに、ホットエレクトロン発生効率の良 いドレイン接合及び、病去用の高電圧においてもリーク 電流の少ない、ソース接合を別々に呈達化できる。従っ て、ドレイン個よりホットエレクトロンにより書き込 み、ソース何よりF-Nトンネリングにより消去する値 気的消去可能不揮発性半導体配性装置の製造の観点から も、その設計がより容易となり、製造工程も容易となる 利点も得られる。

【図面の簡単な影明】

【図1】この発明の一実施例のEEPROMの平面構成

【図2】(イ)は、図1のA-A、線斯面説明図、

(ロ) は、B-B' 線斯面説明因である。

【図3】図1のEEPROMの製造工程を示すレイアウ ト図である。

- 【図4】図3に続くレイアウト図である。
- 【図5】図4に続くレイアウト図である。
- 【図6】図5に続くレイアウト図である。
- 【関7】図6に絞くレイアウト図である。 【符号の説明】

- 1 ゲート酸化酸
- フローティングゲート
- 3 ソースライン
- 4 ドレインライン
- 5 コントロールゲート
- トンネル酸化酶
- 含子分解伍城
- フォトレジスト

